

# 現物を3Dデータ化！操作体験しながら学べる！ 3Dスキャナ&リバースエンジニアリングセミナー

- ・ GOM社最新3Dスキャナで測定対象物がどこまで取れるのか見てみたい！
- ・ カメラ式、ハンディー式スキャナの実機を見て、取り回しを体験してみたい！
- ・ 豊富なラインナップの中で、それぞれの違いを体感してみたい！

3Dスキャナとリバースエンジニアリングは、製品開発や製造現場において革新的な技術として注目されています。3Dスキャナを活用することで、業務効率化や設計や現場における改善・改革を実現し、ものづくり競争力を高めることができます。

本セミナーでは、3Dスキャナを用いたデータ取得から、リバースエンジニアリングによる設計・開発への活用まで、一連の流れを分かりやすく事例も交えながら解説します。実際に3Dスキャナを体験できるハンズオンなど、盛り沢山の内容をご用意しております。3Dスキャナにご興味のある方は、ぜひこの機会にご参加ください。

日時：2024年 **10** 月 **22** 日 (火) 13:30～16:30

場所：北上オフィスプラザ 2F セミナールーム (北上市相去町山田2-18)

参加費：無料

定員：15名 ※先着順 (申込人数によっては中止の場合あり)

講師：丸紅情報システムズ株式会社



時間	内容
13:30～14:00	3Dスキャナ最新機種と事例紹介
14:00～14:20	ライブデモ① カメラ式スキャナ「GOM Scan 1」 リバースエンジニアリング
14:20～14:40	ライブデモ② ハンディー式スキャナ「T-SCAN hawk 2」
14:40～15:00	休憩
15:00～16:30	3Dスキャナ操作体験ワークショップ <sup>o</sup> 、質疑応答

申込締切：2024年10月15日 (火) 必着

申込方法・申込先：

いわてデジタルエンジニア育成センターのHP (<https://kop.jp/ide/>) から受講申込フォーム、または、申込書をFAXにてお申込みください。

# 3Dスキャナ&リバースエンジニアリングセミナー 申込書

FAX送信先 0197-62-8081

E-Mail : iwatedeinfo@iwate-de.jp

## 低価格新エントリーモデル 「GOM Scan 1」



- 「GOM Scan 1」の3つのポイント
- ・小さな筐体かつ高モバイル性
- ・高精度なのにリーズナブル
- ・GOMテクノロジー搭載

## 高可搬性ハンディスキャナ 「T-SCAN hawk2」



- 「T-SCAN hawk」の3つのポイント
- ・小型かつ軽量で高い可搬性
- ・サテライトモードで大型物も簡単測定
- ・高精細ブルーレーザによるハイクオリティデータ

## 3Dスキャンデータを活用した豊富なアプリケーション

### リバースエンジニアリング



金型や部品・文化遺産のアーカイブ

### アディティブマニュファクチャリング



リワーク部品の可視化・デジタルツイン

### 品質管理検査



測定後のOK・NG品の素早い検査

### MRO・メンテナンス



メンテナンス・摩耗やキズを簡単に検査

■ 申込締切日 2024年10月15日(火) 必着

会社名			
所属・役職	受講者名		
連絡先	〒 - (住所)		
	TEL		FAX
	メールアドレス		@

お客様の個人情報は、本セミナーの案内、関連する情報提供において、いわてデジタルエンジニア育成センター、講師の丸紅情報システムズ株式会社で利用させていただきます。

## お問い合わせ先

いわてデジタルエンジニア育成センター (平日8:30~17:15)  
〒024-0051 北上市相去町山田2-18 北上オフィスプラザ 1F  
TEL 0197-62-8080 FAX 0197-62-8081  
URL : <https://kop.jp/ide/> e-mail : iwatedeinfo@iwate-de.jp

主催：(株)北上オフィスプラザ、職業訓練法人北上職業訓練協会  
主管：いわてデジタルエンジニア育成センター  
協力：岩手県、北上市